

<<牙体修复学>>

图书基本信息

书名：<<牙体修复学>>

13位ISBN编号：9787117045377

10位ISBN编号：711704537X

出版时间：2001-11

出版单位：人民卫生出版社

作者：王光华

页数：379

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<牙体修复学>>

书籍目录

第一章 龋病

- 一、细菌与菌斑
- 二、口腔环境
- 三、机体与牙齿结构情况
- 四、时间因素

第二章 牙体修复学的生物学基础

- 一、关于牙髓-牙体质器官（复合体）理论及其意义
- 二、牙釉质
- 三、牙本质
- 、牙髓

第三章 临床病理与表现

- 一、龋病
- 二、医源性刺激和（或）牙外伤

第四章 牙体修复学的基本概念

- 一、总论
- 二、适应范围
- 三、牙齿制备的基本概念
- 四、聚羧酸锌水门汀
- 五、玻璃离子水门汀
- 六、可形成薄膜的树脂材料

第五章 修复材料概论

第一节 修复材料

第二节 基底与衬里材料

第六章 基底与衬里材料

第七章 银汞合金

第一节 低铜（传统）银汞合金

第二节 高铜银汞合金

第三节 无锌银汞合金

第四节 含氟（防龋）银汞合金

第五节 汞的防护

第六节 无（抗）汞害合金

第八章 银汞合金修复总论

现代对银汞合金及其取代材料的评估

第一节 现代关于银汞合金修复的总体评价

第二节 技术改进和应用前景

第九章 银汞合金修复 Ⅰ类洞制备

第一节 后牙Ⅰ类洞的制备

第二节 近代洞形变异的科学依据

第三节 后牙颊舌面与上颌切牙舌面洞制备

第十章 银汞合金修复 Ⅱ类洞制备

第十一章 银汞合金修复 Ⅲ、Ⅳ类洞制备

第一节 Ⅲ类洞制备

第二节 Ⅳ类洞制备

第十二章 窝洞清理、垫底

第一节 窝洞清理或充填前的预处理

<<牙体修复学>>

第二节 护洞漆、洞衬剂与基底料的应用

第十三章 银汞合金的调制、充填与修复体的完成

一、银汞合金的调制

二、银汞合金的充填

三、修复体的完成

第十四章 牙色材料

第一节 总论

第二节 复合树脂

第三节 玻璃离子-复合树脂混合材料

第十五章 牙色材料修复

第一节 窝洞与牙齿预备总论

第二节 关于酸蚀处理

第三节 类洞修复

第四节 类洞修复

第五节 类洞修复

第六节 其它牙色材料修复

第七节 玻璃离子水门汀修复

第八节 关于后牙复合树脂修复

第十六章 关于粘结修复

第一节 现代粘结技术的进展及其意义

第二节 复合树脂的粘结机制

第三节 银汞合金的粘结机制

第四节 粘结修复的疗效评估

第五节 新进展——粘结盖髓

第十七章 深龋治疗

第十八章 儿童牙病

第一节 牙齿的出生和乳恒牙的替换

第二节 儿童龋病及其治疗特点

第十九章 非龋性牙体硬组织病

第一节 牙齿发育异常

第二节 牙体硬组织损伤

第三节 牙齿感觉过敏

第二十章 严重缺损活髓牙的修复

第一节 钉固位（牙本质钉）修复

第二节 牙本质沟（孔）槽固位与银汞合金钉技术

第二十一章 一般牙髓治疗牙的修复

第一节 牙髓治疗牙修复的基本概念

第二节 未累及根髓患牙的修复

第二十二章 累及根髓严重缺损患牙的修复

第一节 钉核体系的修复

第二节 银汞根管钉核体系的修复

第二十三章 与牙体修复有关的牙周影响因素及其处理

第二十四章 关于咬合问题与咬合磨改

第二十五章 松动牙缺损的牙内固定（牙根管-骨内种植）修复

<<牙体修复学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>